

# 深圳市科技开发交流中心

---

## 关于参加中美创新与投资对接大会的通知

各有关单位：

为进一步构建政府支持的中美民间科技合作平台，促进中美研究与创新合作，积极推动中美创新资源的对接与合作，在中国科学技术部、中国驻休斯顿总领事馆、美国德克萨斯州政府和休斯敦市政府支持下，中国科学技术交流中心、美中创新联盟与国际技术转移协作网络（ITTN）共同主办的“中美创新与投资对接大会”将于2016年5月16日-18日在美国休斯敦举办。

大会对接重点领域包括生命健康、IT与互联网、环保、新材料、新能源与先进制造技术等。目前，已有近200家美方机构确定参会，会议拟邀请80家中方机构参加。届时，中美双方政府机构有关负责人将出席会议，双边重要官方科技机构代表将介绍双边科技资源及合作需求。

受中国科学技术交流中心委托，深圳市科技开发交流中心将组织我市有关单位参加中美创新与投资对接大会。有关参会事项见附件。需要参加的单位请于2016年3月28日前填妥报名表发到邮箱：[szjlhz@qq.com](mailto:szjlhz@qq.com)。

特此通知。

- 附件：1. 中美创新与投资对接大会参加办法  
2. 中美创新与投资对接大会参会报名表

(联系人：曾老师、金老师 联系电话：83699771、83699780)

深圳市科技开发交流中心  
2016年3月5日

---

附件 1

## 中美创新与投资对接大会参加办法

### 一、会议日程安排

5 月 16 日，大会注册报到。

5 月 17 日，大会开幕式、主旨发言、圆桌会议和案例分析，分领域进行项目路演及 B2B 商务洽谈。设有标准展位供参会机构展示项目、技术和产品（需另收费），大会还将提供赞助机会。

5 月 18 日，中美创业与投资对话卫星活动。

5 月 19-23 日，根据专业领域，安排中方企业组成不同考察团，赴美方企业、孵化器和加速器进行调研考察，洽谈合作。

### 二、参会条件

1、具有独立法人资格的企、事业单位、投资机构和创新载体均可报名参加。

2、参会人员应具有英语交流能力。

### 三、参会费用

中方参加单位需自行负责往返国际旅费、签证费、在美期间的食宿交通，并交纳注册费用。若有展示需求或赞助意愿，请提前告知。

### 四、报名办法

请参会单位填妥参会报名表，并于 2016 年 3 月 28 日前将盖章纸质版及电子版提交深圳市科技开发交流中心。

参会名额有限，请尽早报名。中国科学技术交流中心收到报名表后，将与美方进行会前对接，安排相关洽谈。

### 五、联系方式

深圳市科技开发交流中心

联系人：曾老师、金老师

电 话：83699771、83699780

邮 箱：szjlhz@qq.com

附件 2

## 中美创新与投资对接大会参会报名表

单位名称	中文				
	英文				
单位网址					
联系人		职务		移动电话	
QQ 号		Email			
参会人员情况					
姓名	性别	职务	移动电话	Email	
单位意见:					
参会单位公章					
年 月 日					